



聖公會基孝中學
2018/2019 年度
資訊及通訊科技科通告

http://www.keihau.edu.hk

5, Kai Tin Road, Lam Tin, Kowloon, Hong Kong

Tel: 2346 0252

檔案編號：KHPCR-1819338

敬啟者：

有關：〔香港理工大學兩天大學工程學體驗課程2019〕

為讓同學了解大學生活及加深對工程學科的認識，本校將安排修讀資訊及通訊科技科的同學參加由香港理工大學舉辦的香港理工大學兩天大學工程學體驗課程 2019，使同學透過參與工程學科課堂及工程專題研習，從而提升修讀工程相關學科的興趣，早日訂立升學目標。同學需要出席為期兩天的課程，內容包括由大學教授講解工程相關課題及分組完成工程專題研習，完成後同學將獲發由香港理工大學頒發的證書。請 貴家長填妥回條後，著 貴子弟於 5 月 22 日交回負責老師。

有關活動詳情如下：

活動日期：	30-7-2019 (星期二) 及 31-7-2019 (星期三)	活動時間：	9:30 a.m. – 4:50 p.m.
活動地點：	香港理工大學	費用：	150 元 (包括午餐券及活動費用)
集合地點：	香港理工大學	集合時間：	9:30 a.m.

注意事項：

1. 如同學完成兩天課程，本校將津貼活動費用 150 元。如同學因事缺席，將不能獲發有關津貼。
2. 同學必須穿著整齊校服，並於活動結束後自行離開。
3. 課程內容包含電子計算工程、電子及資訊工程、電機工程、工業及系統工程、機械工程、生物醫學工程及航空工程的課題。

此致
貴家長

負責老師簽署：

(方 焯 銘)

校長簽署：

(宋 錦 文)

二零一九年五月二十日



檔案編號：KHPCR-1819338

聖公會基孝中學
資訊及通訊科技科回條

敬覆者：本人知悉敝子弟 _____ (S.) 參加由香港理工大學 7 月 30 及 31 日舉辦之
香港理工大學兩天大學工程學體驗課程 2019
(活 動 名 稱)

2019 年 5 月 日

家長簽署：_____